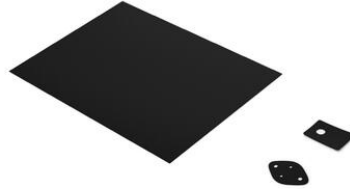


## GAP PAD TGP 1500

GAP PAD TGP 1500  
Thermally Conductive, Un-Reinforced, Silicone Based  
Pad



- Lämmönjohtavuus: 1.5 W/m-K
- Ilman vahvistetta oleva rakenne lisääntyneen taipuisuuden saavuttamiseksi
- Taipuisa, matala kovuus
- Sähköisesti eristävä



### TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® GAP PAD TGP 1500:lla on ihanteellinen täyteaineyhdistelmä, mikä antaa sille matalan moduulin ominaisuuden ja ylläpitää optimaalista lämmönsiirtoa. Ainetta on helppo käsitellä.

Materiaalin molemmilla puolilla oleva luonnollinen tarttuvuus mahdollistaa hyvän mukautuvuuden komponenttien vierekkäisiin pintoihin, mikä minimoi rajapinnan vastuksen.